**企业优秀产品现场展示、会刊信息登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业基本信息（会刊信息登记）** | | | |
| **企业名称** | 中文：  英文： | | |
| **企业地址** |  | | |
| **官网地址** |  | | |
| **LOGO** | 图片要求PNG格式(分辨率不小于300dpi) | | |
| **企业简介** | 800字以内，企业宣传视频（如有），公司全景图（如有） | | |
| **展示产品信息** | | | |
| **展示内容分类**  **（可多选）** | □ 芯片（包括但不限控制类、计算类、功率类、传感类、存储类、电源管理类、通信类、安全类、驱动类等）  □ 光芯片与模组 □ 半导体关键零部件和材料  □ 制造封装测试设备 □ 先进封装技术 □ EDA/IP  □　其他： | | |
| **参展产品** | **1、**产品名称（可多个展品）  **2、**重点说明展示产品及展示内容，如有多个产品，每个产品介绍500字以内，附产品图片。 | | |
| **产品展示需求** | □ 用网 □ 用电 □ 其他  （如对网络带宽、用电电压、电流等有特定要求，请详细说明） | | |
| **联 系 人** |  | **职 务** |  |
| **联系电话** |  | **电子邮箱** |  |

**注：会刊为产业年会期间发放给所有参会嘉宾刊物，每个企业可以有一页A4黑**

**白版面介绍企业和产品情况。以上信息协会可能根据排版要求缩减调整内容。**